20080121





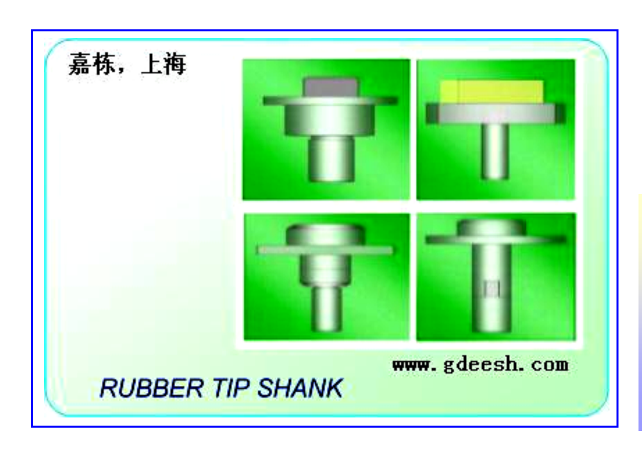
上海嘉栋
电子工程有限公司

SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY
&TRAINING SUPPORTING

INTEGRATED PRECISION SOLUTION,
MATERIALS AND EQUIPMENTS.

赠送品
嘉栋产品手册

Rubber Tip Shank (A010)



Product Catalogue

Customer Reference
产品方案客户参考

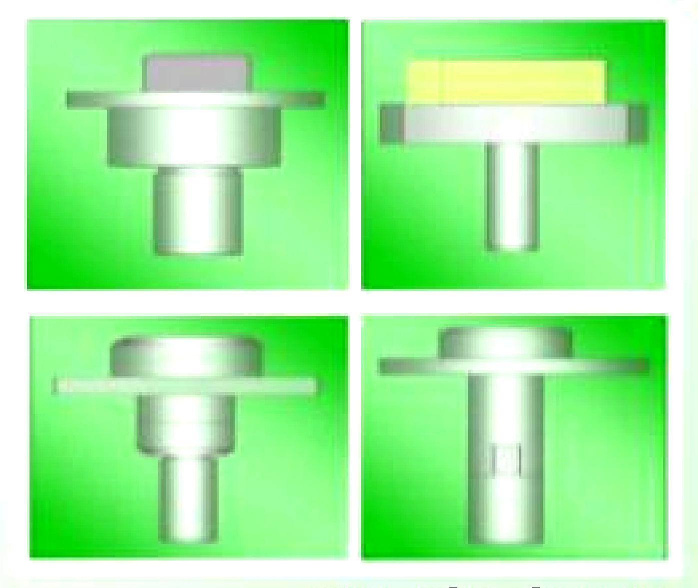
00 目录 INDEX



Rubber Tip Shank (A010)

01 Presentation, 产品实样样图展示。

嘉栋，上海

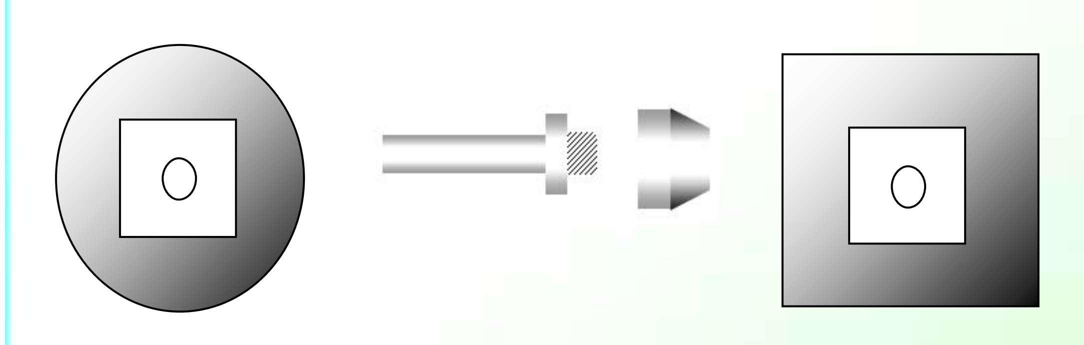


www.gdeesh.com

RUBBER TIP SHANK

嘉栋，上海

RTS-AD809H140-H-001-M



Rubber Tip Shank

www.gdeesh.com



Rubber Tip Shank (A010)

03 Description, 描述产品和表述产品的特性。

03.01 商品名称:

Rubber Tip Shank

03.02 Material or Process
材料与工艺:

通常该组件由SST或专门的模具钢材制造。

03.03 Function & Usage
功能与用途:
本产品为ＩＣ封装芯片贴装工艺中的芯片焊接机专门设计。

在集成电路芯片贴装焊接过程中，它是拾取头的连接杆，因为设备和吸嘴的规格有很多种，配合尺寸会因此改变。

根据集成电路封装芯片的大小不同引，设备的差异，该组件的设计会有多种不同的设计。该备件的设计和参数会有多种不同的设计。



Rubber Tip Shank (A010)

04 Process Spec, 产品订购要求咨询表。

04.10 Machine Mode

04.20 Package Type

04.30 Rubber tip size

04.40 shank materials

04.50 Quantity Order

04.60 Express Order